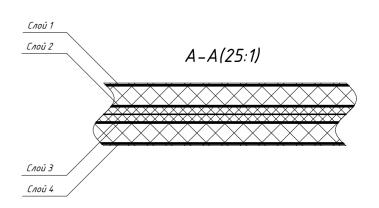


Ταδηυμα 1

Условное	Диаметр отв.,	Диаметр контактной	Наличие	Кол. отв.	
обозначение отв.	ММ	площадки, мм	металлизации		
+	0,3±0,05	0,7	Да	229	
0	1±0,07	1,5	Да	2	
-	1,1±0,07	2,0	Да	8	



- 1. Общие допуски формы и расположения 30893.2-2002 Н.
 2. Шаг координатной сетки 0,05мм ГОСТ Р 51040-97
 3. Плату изготовить методом сквозной металлизации и попарного прессования.
 4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 3.
 5. Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
 6. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1.

- 7. Финишное покрытие метализированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не более 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ польцинов не облес зостит флассти. 21930-76. 8. Контроль функциональный ручным методом по ГОСТ 23752.1-92. 9. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014-75.

					ИУ4.11.03.03.	21.63.14.002				
						/lum.	Масса	Μαсштаδ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.		Круглов В. С.			LoRa-USB адаптер			2,5:1		
Про	в.	Чистяков М. Г.			Плата печатная					
Т.контр.						Лист	Листо	oβ 1		
					C	МГТ У им. Н. Э. Баумана		Баумана		
Н.кс	энтр.				Стеклотекстолит FR4-Tg150 IPC-4101/99	Кафедра ИУ4				
Umβ					IF C = 4 10 17 33	Группа ИУ4-63Б				

Копировал

Формат А2